



# LEE HANGYEOL

이한결

BIRTH

2002,01,21

CONTACT

T. 010-6364-0397

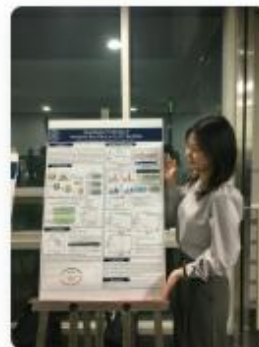
E. hg020121@gmail.com

Insta. @lhggggg\_\_

EDUCATION

홍익대학교 신소재화학시스템공학부  
신소재공학전공

## ABOUT ME



#ESTJ

#POSITIVE

#COMMUNICATION

#PASSIONATE

## MY FAVORITE



#두존쿠

#전시

#넷플릭스

## EXPERIENCE

#SEMICONDUCTOR

#HBM



#### 졸업논문 프로젝트 수행

Quantitative Evaluation of Resistivity Size Effect in Co<sub>3</sub>Ti Thin Films  
(Co<sub>3</sub>Ti 박막 두께에 따른 비저항 변화의 정량적인 평가)

#### 포항공대 동계연구장학생

Advanced Thin Films & Oxide Materials (ATOM) Laboratory  
원단 박막 및 산화물 소재 연구실 (한원 교수)

#### 공정실습 (서울대, 포항공대, 한양대, 인하대)

#### 반도체 패키지 개발 및 분석 전문가 양성 과정 **원장상 수상**

Optimization of Electro-Thermal Properties of a Power Module  
Using Clip Bonding and DSC(Double-Side Cooling) structure

#AI



#### SK MYSUNI AI DREAM CAMP 수료

#### SKALA AI 과정 ing

## Skill Set

Category	Items
Languages	Python, HTML
AI Framework	Scikit-learn, Pytorch
Engineering Tools	Ansys (Icepak, Q3D), SpaceClaim, AutoCAD

---

Copyright 2026. Lee Hangeol All rights reserved.